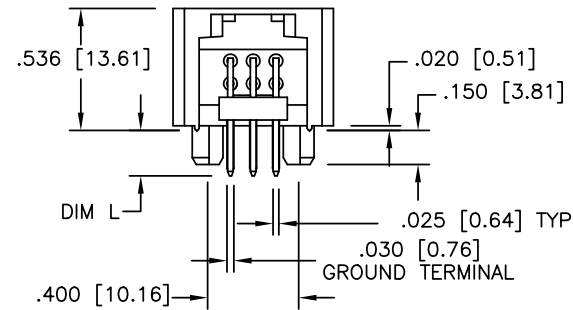
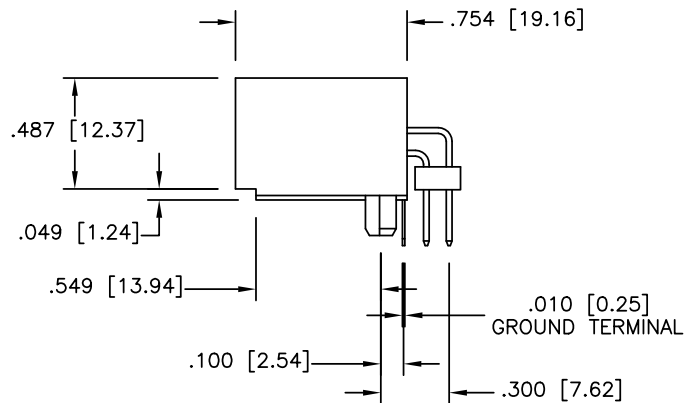
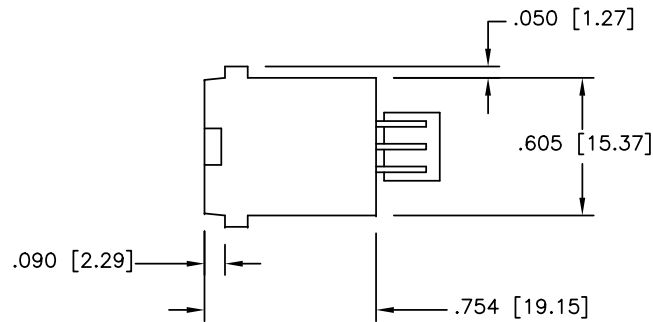


PRODUCT NO
SEE TABLE



mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family				
				ISO 1302 ✓		ISO 406 ISO 1101				LATCH-N-LOK				
ltr	ecn	nodr	date	tolerances unless otherwise specified						title				
C	V00432	TFG	2/22/00	angles	linea	XXX±.01/0.XX±0.3		 INCH/MM		2X3 LNL LOW PROFILE HEADER ASSEMBLY				
D	V01703	TFG	7/21/00			XXX±.005/0.XXX±0.13								
E	V10987	TFG	2/27/01			XXX±.002/0.XXX±0.05								
				0°±2°		XXX±.002/0.XXX±0.05		scale 1:1						
F	M05-0050	MHT	3/16/05	dr	N. CORNMAN		6/25/90			dwg no		sheet 1 of 2		size
G	M06-0365	AGS	9/20/06	engr	D. HORCHLER		6/25/90			78097		A3		
H	M09-0048	MHT	3/12/09	chr	D. HORCHLER		6/25/90							
J	BLX-N-00452	ZK	11/28/11	app	D. HORCHLER		6/25/90			type Product Customer Drawing				
sheet		revision		J	J									
index		sheet		1	2									

PDS: Rev :J

STATUS: Released

Printed: Dec 27, 2011

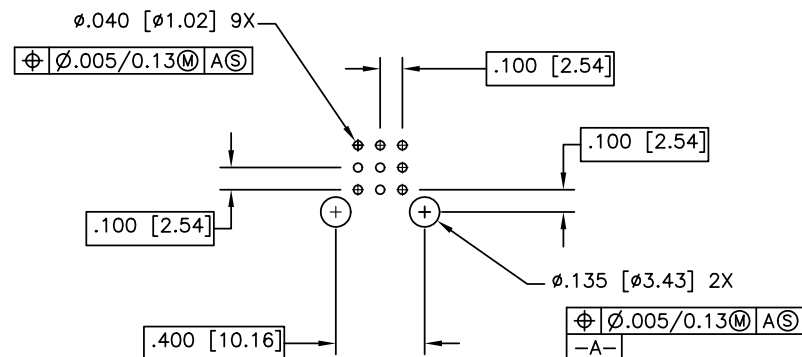
78097-XXXXLF

LEAD FREE OPTION ⑥ ⑦

COLOR ④		
1	70343 LT GRAY	OBS
2	80166 OFF WHITE	
3	70634 DK GRAY	OBS
4	701 BLACK	
5	70511 SLATE GRAY	OBS
7	70455 SILVER GRAY	
8	80189 PEARL WHITE	OBS
9	70419 PEBBLE GRAY	

PLATING ③		
0	30u" MIN OVER 50u"MIN Ni	
3	30u" MIN OVER 50u"MIN Ni	
5	50u" MIN OVER 50u"MIN Ni	

PIN LENGTH		
DIM L		
0	.200/5.08	
1	.130/3.30	



RECOMMENDED PCB LAYOUT

NOTES:

- HEADER SHROUD
MAT'L: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC,
UL-94V-0 RATED.
- GROUND CONTACT
MAT'L: COPPER ALLOY
PLATING: 100-160u"/2.54-4.06u TIN.
- SIGNAL CONTACT
MAT'L: COPPER ALLOY
PLATING OPTION: PERFORMANCE PLATING WILL BE EITHER GOLD OR GXT
ON CONTACT AREA OR TAIL, OPTIONALLY (78-295u") TIN ON TAIL.
- NUMBERS SHOWN ARE FOR G.E. LEXAN AND
ARE FOR REFERENCE ONLY.
- THIS ASSEMBLY U.L. APPROVED PER FILE E66906 VOL. 1, SEC. 84
AND CSA APPROVED PER MASTER FILE LR46923.
- ADD LF SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE
FOR 15 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5mm
MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD. SEE APPLICATION NOTES/PROCEDURES
IF THEY ARE AVAILABLE.
- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER
COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- PRODUCT SPEC: GS-12-003

mat'l. code	surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection INCH/MM	product family LATCH-N-LOK
ltr ecn nodr date	tolerances unless otherwise specified	angles linea	scale 1:1	title 2X3 LNL LOW PROFILE HEADER ASSEMBLY
J		0°±2°		dwg no 78097
	dr N. CORNMANN 6/25/90			sheet 2 of 2 size A3
	engr D. HORCHLER 6/25/90			
	chr D. HORCHLER 6/25/90			
	appd D. HORCHLER 6/25/90			
sheet index	revision sheet			type Product Customer Drawing

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9